

溶接学会 若手会員の会



若手会員の会 活動報告

HP アドレス <https://jweld.jp/support/wakate-welnet/>E-mail アドレス welnet@mlist.ne.jp

国際会議助成の前期助成者決定と後期助成募集の告知

グローバルネットワーク活動担当 庄司 博人(大阪大学)

Announcement of International Conference Grant Recipients for the First Half of the Year and Call for Applications for the Second Half of the Year

by SHOJI Hiroto

2019年末頃から新型コロナウイルス感染症が急速に流行し、国内外において様々な活動が制限されるようになりました。溶接学会においても、全国大会がオンライン開催となるなど、大きな影響を受けました。国際会議も基本的に中止や延期、オンライン開催となったことにより、グローバルネットワーク活動としては非常に難しい状況が続いておりました。しかし、2022年度から徐々に活動の制限が緩和され、溶接学会でも秋季全国大会を対面開催することができるようにまできました。IIW2022年次大会も東京にて対面で開催されるようになるなど、国際的にも交流活動ができるようになってきております。

そこで今年度より、溶接学会若手会員の会では、グローバルネットワーク活動の一環として、国際会議での発表に挑戦する若手会員の皆様の会議参加費を助成する活動を開始いたしました。対象は35歳以下の若手会員の方であり、博士後期課程の学生の方も含まれます。

前期分については3月に募集の案内をいたしましたところ、3件のご応募がございました。4月に開催された若手会員の会運営委員会において審議させていただき、以下の全件について承認することになりました。

助成者：鈴木 聖頭 様 (東北大学)

国際会議：

The 76th IIW Annual Assembly and International Conference on Welding and Joining, Singapore

講演タイトル：

Interfacial Microstructure of Dissimilar Weld of Steel to Aluminum Containing Intermediate Metals and its Effect on Mechanical Properties

助成者：相原 巧 様 (大阪大学)

国際会議：

The 76th IIW Annual Assembly and International Conference on Welding and Joining, Singapore

講演タイトル：

Cold spot joining of high tensile steel plates

助成者：藤尾 駿平 様 (大阪大学)

国際会議：

Lasers in Manufacturing (LiM 2023), Munich, Germany

講演タイトル：

Suppression of spatter in deep penetration welding of pure copper plate using blue-IR superimposed laser

後期（国際会議の開催期間が2023年10月～2024年1月）につきましても、引き続き募集しております。締切は2023年8月31日とさせていただきます。若手会員の会のホームページから、募集要項と申請書様式をダウンロードいただけます。9月に開催の若手会員の会運営委員会において審議の上、助成の可否を申請者に通知いたします。また、本助成を活用して参加した国際会議の内容につきまして、本誌の「じょうほう通」や「Spotlight」などへの記事の執筆をお願いする場合がございます。その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

若手会員の皆様方におかれましては、本助成を積極にご活用いただき、国際的な交流を深めていただければ幸いです。今後とも、若手会員の会のグローバルネットワーク活動についてご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。